

21 级硬件第二次考核

1. 考核对象：2021 级声通实验室新生
2. 考核时间：2022. 11. 13-2022. 11. 26
3. 考核说明： 本次考核单片机应用，焊接技术
4. 验收： 验收时间：11 月 26 号晚六点三十前
5. 验收方式：ad 提交工程文件，单片机提交代码以及展示视频，文件压缩后发给验收人

验收人：王振吉 迟鹏伟

基础部分

1. 自主绘制单片机最小系统板 ad 原理图（单层板）并进行焊接手工板
2. 测量周围环境温度，将其保存在 AT24C02 里，显示在 lcd1602 上，并实现断电保存。

进阶部分

在 2 的基础上，根据温度数值用 pwm 将电机分三等配速。